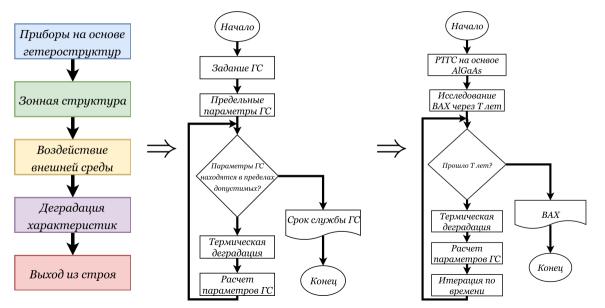
Моделирование термической деградации AlGaAs гетероструктур

Выполнил: студент гр. РЛ6–82 Прохоров М.Д. Руководитель: к.т.н. доц. Данилов И.И

МГТУ им. Н.Э.Баумана

Москва, 2017

Постановка проблемы



Цели и задачи

Цель работы:

▶ Разработка алгоритма прогнозирования деградации слоистых гетероструктур на основе GaAs.

Задачи работы:

- ► Моделирование диффузионного размытия гетероструктур на основе GaAs под дейсвтвием градиента концентрации при фиксированной температуре;
- ▶ Моделирование токопереноса через гетеростуктуру;
- \blacktriangleright Разработка алгоритма деградации BAX гетероструктуры на основе GaAs.

Численное моделирование физических процессов

Метод конечных разностей:

Аппроксимация первой производной:

Аппроксимация второй производной:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\mathrm{S}(\mathrm{x}_0) = \frac{\mathrm{S}(\mathrm{x}_0 + \Delta \mathrm{x}) - \mathrm{S}(\mathrm{x}_0)}{\Delta \mathrm{x}};$$

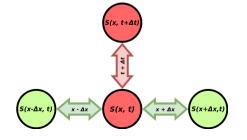
$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\mathrm{S}(x_0) = \frac{\mathrm{S}(x_0 + \Delta x) - 2\mathrm{S}(x_0) + \mathrm{S}(x_0 - x\Delta)}{\Delta x^2};$$

Конечно-разностная схема

Уравнения диффузии:

$$\frac{\delta}{\delta t}C = \frac{\delta}{\delta x}D\frac{\delta}{\delta x}C;$$

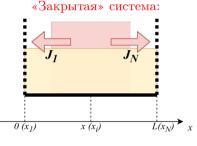
$$-\frac{\hbar^2}{2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dx}}\frac{1}{\mathrm{m(x)}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dx}}\psi(\mathrm{x})+\mathrm{U(x)}\psi(\mathrm{x})=\mathrm{E}\psi(\mathrm{x});$$



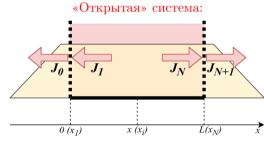


Коэффициент диффузии постоянен:

$$\begin{cases} D = \mathrm{Const}; \\ \frac{\delta}{\delta t} C = D \frac{\delta^2}{\delta x^2} C; \end{cases} \Rightarrow \frac{C_j^{i+1} - C_j^i}{\Delta t} = \frac{C_{j+1}^i - 2C_j^i + C_{j-1}^i}{\Delta x^2}, \text{ где } C_j^i = C(x_j, t_i).$$

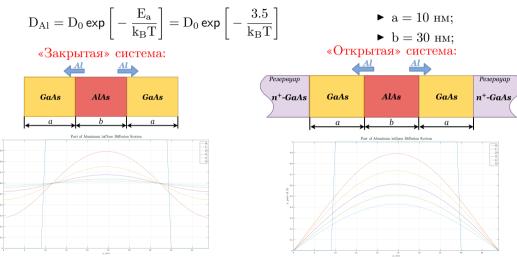


$$\begin{cases} C_1^{i+1} = (1-\lambda)C_1^i + \lambda C_2^i; \\ C_1^{i+1} = \lambda C_{j-1}^i + (1-2\lambda)C_j^i + \lambda C_{j+1}^i; \\ C_N^{i+1} = (1-\lambda)C_N^i + \lambda C_{N-1}^i; \\ \lambda = D\frac{\Delta t}{\Delta x^2}. \end{cases}$$



$$\begin{cases} C_1^{i+1} = C_1^i; \\ C_j^{i+1} = \lambda C_{j-1}^i + (1 - 2\lambda) C_j^i + \lambda C_{j+1}^i; \\ C_N^{i+1} = C_N^i; \\ \lambda = D \frac{\Delta t}{\Delta x^2}. \end{cases}$$

Диффузионное размытие i-GaAs/i-Al $_{\rm x}$ Ga $_{1-{\rm x}}$ As/i-GaAs:



Коэффициент диффузии зависит от концентрации:

$$\begin{cases} D \neq Const; \\ \frac{\delta}{\delta t}C = \frac{\delta}{\delta x}D\frac{\delta}{\delta x}C; \end{cases} \Rightarrow \frac{C_j^{i+1}-C_j^i}{\Delta t} = \frac{D_{j+1/2}^i\frac{C_{j+1}^i-C_j^i}{\Delta x}-D_{j-1/2}^i\frac{C_j^i-C_{j-1}^i}{\Delta x}}{\Delta x}, \text{ rade } \begin{cases} D_{j\pm 1/2}^i = \frac{D_j^i+D_{j\pm 1}^i}{2} = D_{j\pm}^i; \\ C_j^i = C(x_j,t_i). \end{cases}$$

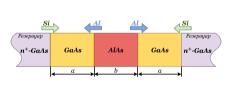
«Открытая» система с проникновением примеси из границ исследуемой области:



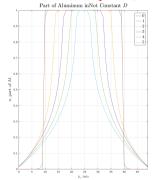
Диффузионное размытие n^+ -GaAs/i-GaAs/i-Al_xGa_{1-x}As/i-GaAs/ n^+ -GaAs:

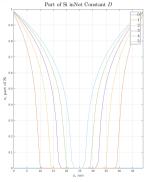
$$D_{Al,Si} = D_0 \, \text{exp} \, \bigg[-\frac{E_a}{k_B T} \bigg] \Big(\frac{N_D}{n_i}\Big)^3 = D_0 \, \text{exp} \, \bigg[-\frac{3.5}{k_B T} \bigg] \Big(\frac{N_D}{n_i}\Big)^3$$

«Открытая» система с проникновением частиц из границ исследуемой области:



- ► a = 10 hm;
- ▶ b = 30 HM;





Численное моделирование токопереноса

Формула Цу-Есаки:

$$J(V) = \frac{2\text{mek}_{B}T}{(2\pi)^{2}\hbar^{3}} \int_{0}^{\infty} T(E)D(E)dE;$$

Функция снабжения:

$$\mathrm{D(E)} = \ln \frac{1 + \exp \frac{\mathrm{E_F - E}}{\mathrm{k_B T}}}{1 + \exp \frac{\mathrm{E_F - E - eV}}{\mathrm{k_B T}}};$$

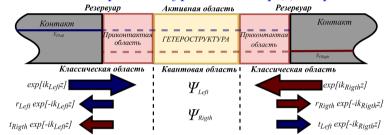
Прозрачность ГС:

$$T(E) = |T_L|^2 \frac{|k_R|m_L}{|k_L|m_R};$$

$$\psi_{\mathrm{L}} = \exp[\mathrm{i} \mathrm{k_L} \mathrm{z}];$$

$$\psi_{\mathrm{R}}=\mathrm{T_{L}}\psi_{\mathrm{L}}=\mathrm{T_{L}}\,\mathsf{exp[ik_{L}z]};$$

Численное решение уравнение Шредингера:



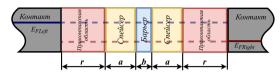
Конечно-разностная схема для внутренних точек:

$$\psi_{i-1}\frac{m_{i+1}^*}{m_{i-1}^*} + \psi_i \bigg(\frac{2\Delta^2 m_{i+1}^*}{\hbar^2} (E-U_i) - \frac{m_{i+1}^*}{m_{i-1}^*} - 1 \bigg) + \psi_{i+1} = 0,$$

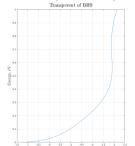
Конечно-разностная схема для граничных точек:

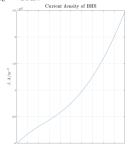
$$\begin{cases} (ik_L - 1)\psi_1 + \psi_2 = 2ik_L\Delta; \\ \psi_{N-1} + (ik_R\Delta - 1)\psi_N = 0; \end{cases} \begin{cases} (ik_L - 1)\psi_1 + \psi_2 = 0\Delta; \\ \psi_{N-1} + (ik_R\Delta - 1)\psi_N = 2ik_R\Delta; \end{cases}$$

Численное моделирование токопереноса



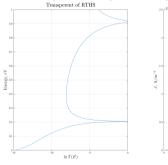
• a = 5 hm; • b = 5 hm; • $\Delta E_c = 19B$.

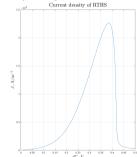






ullet а = 5 нм; ullet b = 5 нм; ullet с = 5 нм; ullet $\Delta E_c = 1 {
m pB}.$





Учет самосогласованного потенциала

Уравнеие Пуассона:

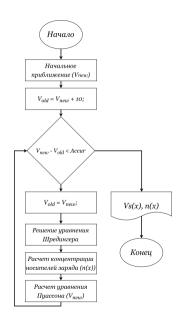
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\varepsilon(x)\frac{\mathrm{d}}{x}V_{\mathrm{S}} = \frac{\mathrm{e}}{\varepsilon_{\mathrm{0}}}[\mathrm{n}(x)-\mathrm{N}_{\mathrm{D}}(x)];$$

Метод Гумеля:

$$\begin{split} n(x) &= \frac{2^{1/2} m^{3/2} k_B T}{(2\pi)^2 \hbar^3} \exp \frac{E_F(x) - E_C(x) + eV_S(x)}{k_B T} = n_0(x) \exp \frac{V_S(x)}{V_{ref}}; \\ V_{ref} &= \frac{k_B T}{e}; n_0(x) = \frac{2^{1/2} m^{3/2} k_B T}{(2\pi)^2 \hbar^3} \exp \frac{E_F(x) - E_C(x)}{k_B T}; \\ n_{new} &= n_{old} \exp \frac{V_{new} - V_{old}}{V_{vof}}; \end{split}$$

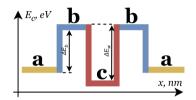
Конечно-разностная схема:

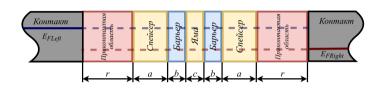
$$\begin{split} \frac{d}{dx} \varepsilon(x) \frac{d}{x} V_{\text{new}} &= \frac{e}{\varepsilon_0} \left[n_{\text{old}} \exp \left(\frac{V_{\text{new}} - V_{\text{old}}}{V_{\text{ref}}} \right) - N_{\text{D}}(x) \right]; \\ \frac{d}{dz} \varepsilon(z) \frac{d}{z} V_{\text{new}} - n_{\text{old}} \frac{e V_{\text{new}}}{\varepsilon_0 V_{\text{ref}}} &= \frac{e}{\varepsilon_0} \left[n_{\text{old}} \left(1 - \frac{V_{\text{old}}}{V_{\text{ref}}} \right) - N_{\text{D}}(z) \right]; \end{split}$$



Исследование влияния параметров РТГС на ВАХ

Исследуемая модель:





Параметры ямы:

- ► Ширина ямы («с»):
 - 10 монослоев:
 - 7 монослоев:
 - 5 монослоев:

 - 3 монослоев:
- ► Глубина ямы («**Δ**E_w»):
 - ► 0.3 eV:
 - ► 0.7 eV:
 - ► 1 eV;
 - ► 1.3 eV:

Параметры барьеров:

- ► Ширина барьеров («b»):
 - 10 монослоев:
 - 7 монослоев:
 - 5 монослоев:
 - 3 монослоев:
- Высота барьера (« ΔE_b »):
 - ► 0.3 eV:
 - ► 0.5 eV:
 - ► 0.7 eV;
 - 1 eV:

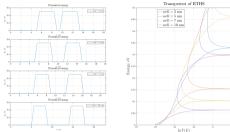
Параметры спейсеров:

- ► Ширина спейсера («а»):
 - ▶ 10 монослоев;
 - 7 монослоев:
 - 5 монослоев:
 - 3 монослоев:
- ▶ Ширина спейсера с ССП:
 - ▶ 10 монослоев:
 - 7 монослоев:
 - 5 монослоев;
 - 3 монослоев;

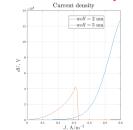
Исследование влияния параметров ямы РТГС на ВАХ

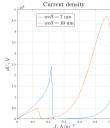
Ширина ямы:

Прозрачность РТГС:



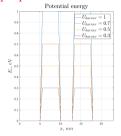
Плотность тока через РТГС:

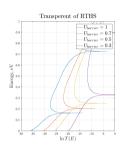




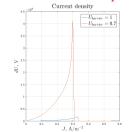
Глубина ямы:

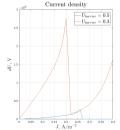
Прозрачность РТГС:





Плотность тока через РТГС:

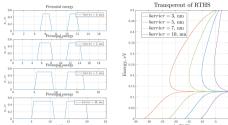




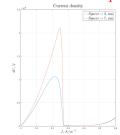
Исследование влияния параметров барьеров РТГС на ВАХ

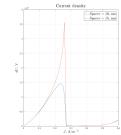
Ширина барьеров:

Прозрачность РТГС:



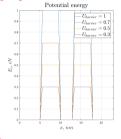
Плотность тока через РТГС:

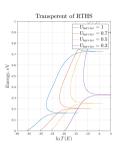




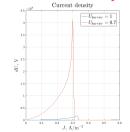
Высота барьеров:

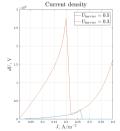
Прозрачность РТГС:





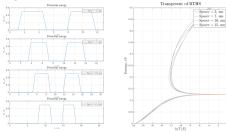
Плотность тока через РТГС:



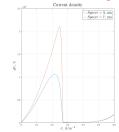


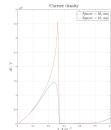
Исследование влияния параметров спейсера РТГС на ВАХ Ширина спейсера: Ширина спейсера с учетом ССП:

Прозрачность РТГС:

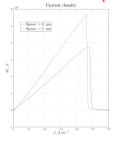


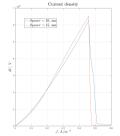
Плотность тока через РТГС:





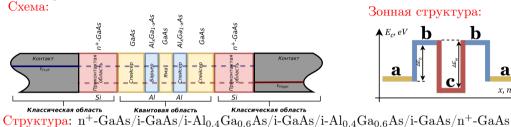
Плотность тока через РТГС:



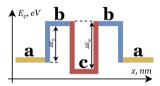


Моделирование термической деградации BAX Al_xGa_{1-x}As PTГС

Исследуемая модель:



Зонная структура:



Параметры диффузии:

$Al_{\mathbf{v}}Ga_{1-\mathbf{v}}As$:

Период решетки (нм):

 $\Delta x = 0.56533 + 0.00078x \approx 0.57$; Ширина запрященной зоны (эВ):

$$E_g^{\mathsf{\Gamma}} = \begin{cases} 1.424 + 1.247x, x < 0.45; \\ 1.656 + 0.215x + 0.143x^2, x \ge 0.45; \end{cases}$$

Эффективная масса в ЗП:

 $m_{\text{off}}^{\Gamma} = 0.067 + 0.083$ х массы электрона;

Число атомов:

 $N = (4.42 - 0.17x)10^{22} \text{ cm}^{-3} \approx 4.2 * 10^{28} \text{ m}^{-3}$

Параметры модели:

Размеры:

а = 10 монослоев:

b = 6 монослоев: c = 6 монослоев:

Зонная структура:

 $\Delta E_c = \Delta E_w = 0.6235x \text{ aB}$:

$$\mathrm{D_{Al,Si}} = \mathrm{D_0} \, \mathsf{exp} \, \bigg[\, - \, \frac{\mathrm{E_a}}{\mathrm{k_BT}} \bigg] \, \Big(\frac{\mathrm{N_D}}{\mathrm{n_i}} \Big)^3;$$

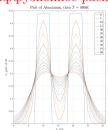
 $E_a = 3.5 \text{э}B - \text{энергия активации;}$ Т = 360К - температура системы; D₀ = 0.2 – предэкспоненциальный множитель:

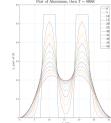
N_D - концентрация донорной примеси:

n; - концентрация собственных носителей заряда.

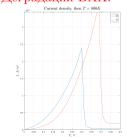
Моделирование термической деградации квантовой области $N_D=n_i=10^{12} \mathrm{m}^{-3},~T=800\mathrm{K}$: $N_D=10^{18};n_i=10^{12} \mathrm{m}^{-3};~T=65$

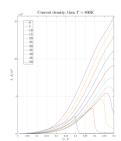
Диффузионное расплытие профиля:



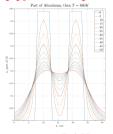


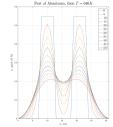
Деградация ВАХ:



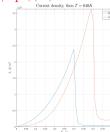


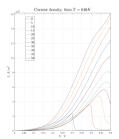
$N_D = 10^{18}$; $n_i = 10^{12} \text{m}^{-3}$; T = 650 K: Диффузионное расплытие профиля:



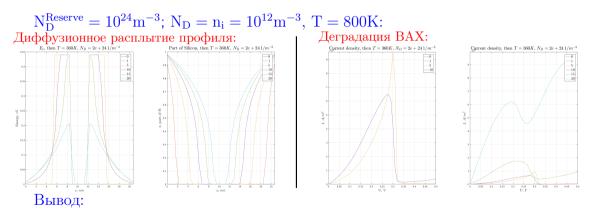


Деградация ВАХ:





Моделирование термической деградации квантовой области с учетом приконтактных областей



Основная причина термической деградации ВАХ РТГС – диффузия донорной примеси из приконтакных областей.

Заключение

В ходе работы были:

- ▶ Исследована модель токопереноса через гетеростуктуру с учетом самосогласованного потенциала;
- ▶ Исследовано влияние основных параметров РТГС на ВАХ;
- ► Исследована модель дуффузионного расплытия гетероструктур на основе GaAs под дейсвием градиента концентрации при постоянной темпрературе;
- ▶ Исследованы различные граничные условия для дальнейшего моделирования диффузионного расплытия систем;
- ▶ Получен аглгорим моделирования термической деградации ВАХ гетероструктур.

